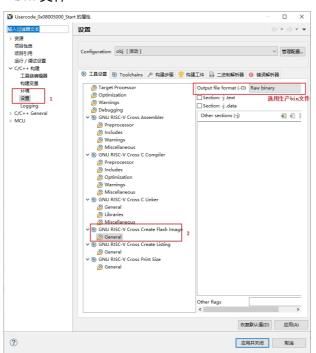
- 1. 首先,将 IAP 程序下载到对应芯片。
- 2. APP 工程

```
1 ENTRY( start )
3 stack size = 2048;
5 PROVIDE( _stack_size = __stack_size );
6
7
8 MEMORY
9 {
.0
     FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00005000, LENGTH = 44K
.1
     RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 20K
.2 }
.3
.4
.5 SECTIONS
.6 {
.7
.8
      .init :
```

修改 LD 起始地址从 0x00005000 开始。

根据用户设置

3. 将生成的 Hex 文件,转换成 BIN 文件 右击 APP 工程文件属性,依次点击 1,2 步骤选用生产 bin 文件点击应用关闭,重新编译即可 生产 bin 文件



4. 用 IAP 下载工具,实现下载 (PAO 悬空(默认上拉输入),在 IAP)

USB 下载:



串口下载界面:



5. PAO 接地,点击复位实现,jump 在 APP